(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-260669

(43)公開日 平成4年(1992)9月16日

(51) Int,Cl,<sup>5</sup>

C 0 4 B 35/58

識別記号庁内整理番号102 K8821-4G

FΙ

技術表示箇所

### 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

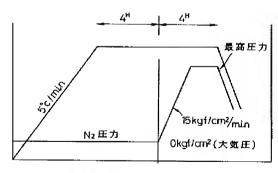
(21)出願番号	特願平3-22227	(71) 出願人 000003207
		トヨタ自動車株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)2月15日	愛知県豊田市トヨタ町1番地
		(72)発明者 野田 克敏
		愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
		車株式会社内
		(74)代理人 弁理士 青木 朗 (外4名)

# (54) 【発明の名称】 炭化珪素含有窒化珪素複合体の製造方法

### (57)【要約】

【構成】  $Si_8N_4$ と、焼結助剤として重量比で4:1から1:1の範囲の $Y_2O_3$ と $MgAl_2O_4$  を $Y_2O_3$ + $MgAl_2O_4$  + $Si_3N_4$  の総重量を 100wt%として $4\sim8$  wt%と、 $Y_2O_3$ + $MgAl_2O_4$  + $Si_3N_4$  の総重量を 100wt%として  $SiCe10\sim20$  wt%とを含む混合粉末を成形し、該成形体を $1700\sim1800$  Cの範囲の温度まで加熱して予備焼結し、次いで同温度 範囲で雰囲気圧力を1000気圧以上に昇圧し、本焼結する。

【効果】 室温から1000℃の曲げ強度が 900~1100MPa の範囲で、特に1000℃の平均強度が900MPaを下らない高温高強度の Si₃N₄ -SiC 複合体を形状の制約なく得ることができる。



昇温・昇圧スケジュール

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Si₃N₄と、焼結助剤として重量比で4: 1から1:1の範囲のY₂O₃とMgAl₂O₄をY₂O₃+MgAl₂O₄+Si₃N₄の総重量を100wt%として4~8wt%と、Y₂O₃+MgAl₂O₄+Si₃N₄の総重量を100wt%として5iCを10~20wt%とを含む混合粉末を成形し、該成形体を1700~1800℃の範囲の温度まで加熱して予備焼結し、次いで同温度範囲で雰囲気圧力を1000気圧以上に昇圧し、本焼結することを特徴とする炭化珪素含有窒化珪素複合体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は炭化珪素含有窒化珪素複合体の製造方法に係る。

[0002]

【従来の技術】窒化珪素と炭化珪素との両方の優れた性質を具備した耐熱性構造材料を得ることを目的として、窒化珪素と炭化珪素の複合体の開発が試みられている。一般的には、 SiaNa 粉末と SiC粉末の混合粉末をホットプレスされる。また、特開平1-298069号公報では、珪 20素アルコキシドを加水分解して得られる炭化珪素40wt%以下の SiaNa-SiC 混合粉末を1550~1730℃の温度で加圧焼結する方法が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】一般に、  $Si_3N_t$  — Sic (超微粉)複合材は難焼結性であるので、特殊な原料を用いたり、ホットプレスで強引に焼結させている。特開平 1-298069 号公報でもアルコキシド加水分解して得られる原料を用い、しかも実施例ではやはりホットプレスを採用している。特殊な原料を使用しなければならない 30 ことは不都合であり、またホットプレスを採用する場合には製品形状に制約がある。そこで、本発明は、このように特殊な出発原料を用いたり、ホットプレスなしで  $Si_3N_t$  — Sic複合材を緻密に焼結する方法を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、 Si₃ N₄ と、焼結助剤として重量比で4: 1から1:1の範囲のY₂ O₃ とMgAl₂ O₄ をY₂ O₃ +MgAl₂ O₄ +Si₃ N₄ の総重量を 100wt%として4~8wt%と、Y₂ O₃ +MgAl₂ O₄ +Si₃ N₄ の総重量を100wt%として5iCを10~20wt%とを含む混合粉末を成形し、該成形体を1700~180℃の範囲の温度まで加熱して予備焼結し、次いで同温度範囲で雰囲気圧力を1000気圧以上に昇圧し、本焼結することを特徴とする炭化珪素含有窒化珪素複合体の製造方法を提供する。

【0005】本発明の方法の第1の特徴は、焼結助剤としてY202とMgAl204 を用いる点にある。これにより Sia N4-SiC 複合体の焼結性が向上する。MgAl204 は MgOとAl205 の混合粉ではなくMgAl204 粉でなければならな

2

【0006】また、 $Si_3N_4$ ,  $Y_2O_3$ ,  $MgAl_2O_4$ の出発原料は 10 できるだけ微細、高純度であることが望ましい。限定するわけではないが、 $Si_3N_4$ は粒径0.6  $\mu$ m以下、より好ましくは0.1  $\sim$ 0.4  $\mu$ m、純度は金属不純物総量で100ppm以下、 $Y_2O_3$ ,  $MgAl_2O_4$  は粒径0.6  $\mu$ m以下、より好ましくは0.1  $\sim$ 0.4  $\mu$ m、純度は99.9%以上である。

【0007】また、添加する Sic粉末は、 SiaN4 +Y20a +MeAl204 の総重量 100wt%に対し、10~20wt%の範囲である。 SiaN4に対し Sicを適当量添加することにより、高温強度(例えば1000℃強度)と破壊物性値が向上するが、添加量が多すぎると緻密に焼結しなくなり、強度、破壊物性値とも低下する。Y20a -MgAl204 は SiaN4の焼結性を良くするが、反面高温強度が低下する欠点がある。しかし、 Sicを添加すると、高温強度が改善される。 Sicの添加量が少ないとこの効果が十分でない。 Sicは好ましくは0.1 μ m以下、より好ましくは0.05 μ m以下の粒径で、99.9%以上の純度を有することが望まし

【00008】Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, SiC、焼結助剤の混合、成形は慣用の方法でよく、典型的には300MPa程度の圧力で圧縮成形する。

0 【0009】本発明の第2の特徴は、焼結方法としてホットプレスではなく、ガス圧焼結、より詳しくは、先ず1700~1800℃の範囲で予備焼結した後、同温度でガス圧を1000気圧以上に昇圧し、本焼結することにある。このホットプレスによらない焼結は、焼結助剤としてY202とMgAl204を用いたことにより可能にされた。

【0010】焼結温度は1700~1800℃の範囲である。温度があまり低いと十分に焼結せず、一方温度が高すぎると粒成長して室温及び1000℃強度が低下するからである。焼成雰囲気は窒素雰囲気であるが、窒素と不活性雰囲気との混合雰囲気でもよい。本焼結前に、ガス圧焼結を効果的にするため常圧付近で予備焼結して被焼結体を閉気孔化する。閉気孔化の一応の目途として理論密度の90%程度である。予備焼結後、雰囲気圧力を1000気圧以上、通常1000~2000気圧に昇圧し、同じ温度で本焼結する。本発明では、この本焼結により理論密度の98~99%以上まで緻密化することが可能である。1000気圧未満では緻密に焼結しない。そして、本発明はガス圧焼結であるので、ホットプレスのように製品形状に制約がない。

N<sub>4</sub> −SiC 複合体の焼結性が向上する。MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> は MgOと 【0 0 1 1】本発明の方法によれば、室温から1000℃ま Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の混合粉ではなくMgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 粉でなければならな *50* での4点曲げ強度が 900~1100MPa の範囲で、特に1000 3

℃の平均強度が900MPaを下まわらない高温高強度の Sis  $N_{i}$  -SiC 複合体が得られる。

#### [0012]

【作用】Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>を焼結助剤としたことにより Si 3 N4 - SiC の難焼結材料をホットプレスによらずに高圧 カガス圧焼結で緻密化することが可能になり、かつ Y20 3. MgAl<sub>2</sub> O<sub>4</sub> では高温強度が低下する欠点を耐酸化性に優 れるSiC を添加したことにより、特に SiCが Sia N4 焼結 体の粒界3重点に入ることにより SiaNa 焼結体の耐酸化 くなる。

### [0013]

【実施例】Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>粉末(平均粒径0.2μm、金属不純物 総量30ppm 、α化率ほぼ 100%) に第2相粒子として炭 化珪素(製法:プラズマCVD法、比表面積47m²/ g、平均粒径0.03 μm、純度99.9%、β相ほぼ 100 %)、焼結助剤としてY2 02 粉末(平均粒径0.3 μm、純 度99.9%)、 MgAl<sub>2</sub> O<sub>4</sub> 粉末 (平均粒径0.3 μm、純度9 9.9%) の添加量を表1に示すような組成で混合(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 製ボールミル)した各種粉末を200kgf/c $m^2$  の圧力で加 20 内にも存在していた。 圧成形し、その成形体を薄ゴムにつめ真空封入後CIP (静水圧成形) にて 3000kgf/cm² の圧力で加圧した。 その後、この成形体を表1に示す条件でN2 雰囲気中の\*

\*炉内で焼結させた。昇温速度は5℃/min 、最高温度に 到達後4時間までは0kgf/cm2(1気圧)のN2 雰囲気 下で、その後表1に示す最高圧力まで毎分 15kgf/cm² の昇圧速度で加圧し、最高温度での総保持時間が8時間 になるまで加熱・加圧した。この昇温・昇圧スケジュー ルを図1に示す。これらの焼結体の室温4点曲げ強度 (JIS R 1601) 、 高温 4 点曲げ強度 (JIS R 1604、大気 中) 及び破壊靱性値(JIS R 1607、SEPB法)を測定して 表1に示す結果を得た。焼結体の相対密度はn-ブタノ 性が向上し、1000℃強度が室温強度に比較して低下しな 10 一ル置換法で求めた嵩密度を理論密度で除して得た値で ある。残部は気孔率であるが、光学顕微鏡による鏡面研 磨面の観察結果からも裏付けられた。曲げ試験のn数は 15、破壊靱性値のn数は5で、値はその平均値である。 曲げ強度の標準偏差値はいずれの試料も室温で 80MPa以 下、1000℃で 50MPa以下であった。実施例の試料 NO. 2 の焼結体組織をTEMにて詳細に観察した結果、本発明 の製造法により炭化珪素粉末は均質に分散しており、炭 化珪素は焼結体の窒化珪素の粒界また粒界3重点に存在 していることが観察できた。また一部の SiCは Sis Na 粒

[0014]

【表1】

試料NO	烧結助	<b>剤添加量</b>	SiC添加量	加熱温度	N₂EE力	曲げ強度[MPa]		破壞靭性値	相対密度
	Y203	- MgAi 204		[%]	[kgf/cm <sup>2</sup> ]	室温	1000℃	[MPam1/2]	[XTD]
比較例。1	3.0%	3.0%	0%	1750	2000	1100	840 ·	5. 9	99, 8
比較例:2	3. 0%	3.0%	5%	1750	2000	1070	860	5. 7	99.3
実施例 1	3. D%	3.0%	10%	1750	2000	1020	980	6. 3	99. 2
実施例 2	3.0%	3.0%	15%	1750	2000	1080	1060	6.8	99, 2
実施例 3	3.0%	3, 0%	20%	1800	2000	. 980	970	7.1	98, 0
比較例 3	4. D%	4.0%	25%	1800	2000	840	580	6. 4	96.1
		, , , ,		•					
比較例 4	1.5%	1.5%	10%	1800	2000	570	260	3.3	91, 2
実施例 4	3.0%	1.0%	10%	1800	2000	920	900	5.8	98.6
実施例 5	2.0%	2, 0%	10%	1800	2000	940	950	5.9	98, 9
実施例 6	4. 0%	1.0%	15%	1800	2000	970	940	6. 1	98.1
実施例 2	3. 0%	3.0%	15%	1750	2000	1980	1060	6. 8	99. 2
<b>比較例</b> 5	2, 0%	4, 0%	15%	1800	2000	990	610	6, 2	98.1
実施例 7	6.0%	2.0%	15%	1750	2000	970	940	6. 0	98.8
実施例 8	4.0%	4.0%	15%	1750	2000	1090	930	5. 8	99.4
比較例 6	5.0%	5, 0%	15%	1700	2000 、	1050	600	6.6	99.4
実施例 2	3, 0%	3. 0X	15%	1750	2000	1080	1060	6. 8	99.2
実施例 9	3, 0%	3. 0%	15%	1750	1000	1060	1010	6. 7	99.0
比較例。7	3.0%	3.0%	15%	1750	500	870	510	5, 1	96.5
比較例.8	3.0%	3, 0%	15%	1650	2000	740	470	4.2	94. 4
実施例 9	3.0%	3,0%	15%	1700	2000	1020	920	6.4	98, 6
実施例 2	3, 0%	3, 0%	15%	1750	2000	1080	1060	6.8	99, 2
実施例10	3.0%	3.0%	15%	1800	2000	980	930	6. 1	98.0
<b>比較例 9</b>	3. 0%	3.0%	15%	1850	2000	670	510	7.3	99.5

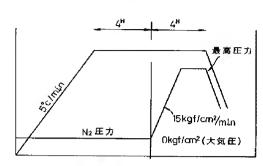
#### [0015]

【発明の効果】SisN4-SiC 複合体において高温強度が 向上し、かつ製品形状の自由度が拡大する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例の焼結の昇温・昇圧スケジュールを示す 図である。





昇温・昇圧スケジュール

PAT-NO: JP404260669A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04260669 A

TITLE: PRODUCTION OF SILICON NITRIDE

COMPOSITE MATERIAL CONTAINING

SILICON CARBIDE

**PUBN-DATE:** September 16, 1992

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME COUNTRY

NODA, KATSUTOSHI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME COUNTRY

TOYOTA MOTOR CORP N/A

**APPL-NO:** JP03022227

**APPL-DATE:** February 15, 1991

INT-CL (IPC): C04B035/58

# **ABSTRACT:**

PURPOSE: To enable the densification of a hardly sinterable Si3N4-SiC material using a high- pressure gas sintering process and to obtain a composite material having high strength at a high temperature without restriction of its shape by using a sintering assistant consisting of Y2O3 and MgAl2O4 at a specific ratio.

CONSTITUTION: The objective composite material can be produced by (1) forming a mixed powder containing (A) Si3N4, (B) 4-8wt.% (based on Y2O3 +MaAl2O4+Si3N4) of a sintering assistant consisting of Y2O3 and MgAl2O4 at a weight ratio of (4-1):1 and (C) 10-20wt.% of SiC, (2) heating the formed article at 1700-1800°C to effect the preliminary sintering and (3) increasing the ambient

pressure to  $\geq 1,000$  atm at a temperature within the above range without using a hotpress to effect the main sintering of the product. The sinterability of the Si3N4-SiC composite material can be improved by the use of the above sintering assistant to obtain a composite material having high strength at a high temperature, i.e., the four-point bending strength of 900-1,100MPa between room temperature and 1000° C and especially the average strength of  $\geq 900$ MPa at 1000°C. The dense sintering cannot be achieved when the amount of the sintering assistant is too small or the amount of Y2O3 is increased beyond the above range. The 1000°C strength is lowered when the amount of the sintering assistant is too high or the Y2O3 is less than the above range.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio